

**ADVANCED
POWER
TECHNOLOGY®**
APL501J 500V 43.0A 0.12Ω

"UL Recognized" File No. E145592 (S)

POWER MOS IV®

SINGLE DIE ISOTOP® PACKAGE

N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE HIGH VOLTAGE POWER MOSFETS

MAXIMUM RATINGS

All Ratings: $T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	APL501J	UNIT
V_{DS}	Drain-Source Voltage	500	Volts
I_D	Continuous Drain Current @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	43	Amps
I_{DM}, I_{LM}	Pulsed Drain Current ^① and Inductive Current Clamped	172	
V_{GS}	Gate-Source Voltage	± 30	Volts
P_D	Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	520	Watts
	Linear Derating Factor	4.16	W/ $^\circ\text{C}$
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
T_L	Lead Temperature: 0.063" from Case for 10 Sec.	300	

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions / Part Number	MIN	TYP	MAX	UNIT
BV_{DS}	Drain-Source Breakdown Voltage ($V_{GS} = 0V, I_D = 250 \mu\text{A}$)	500			Volts
$I_{D(ON)}$	On State Drain Current ^② ($V_{DS} > I_{D(ON)} \times R_{DS(ON)}$ Max, $V_{GS} = 8V$)	43			Amps
$R_{DS(ON)}$	Drain-Source On-State Resistance ^② ($V_{GS} = 10V, 0.5 I_D$ [Cont.])			0.12	Ohms
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = V_{DSS}, V_{GS} = 0V$)			25	μA
	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = 0.8 V_{DSS}, V_{GS} = 0V, T_C = 125^\circ\text{C}$)			250	
I_{GSS}	Gate-Source Leakage Current ($V_{GS} = \pm 30V, V_{DS} = 0V$)			± 100	nA
$V_{GS(TH)}$	Gate Threshold Voltage ($V_{DS} = V_{GS}, I_D = 2.5\text{mA}$)	2		4	Volts

THERMAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JC}$	Junction to Case			0.28	$^\circ\text{C/W}$
$R_{\theta JA}$	Junction to Ambient			40	
$V_{Isolation}$	RMS Voltage (50-60 Hz Sinusoidal Waveform From Terminals to Mounting Base for 1 Min.)	2500			Volts
Torque	Maximum Torque for Device Mounting Screws and Electrical Terminations.			13	lb·in

CAUTION: These Devices are Sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

APT Website - <http://www.advancedpower.com>

USA	405 S.W. Columbia Street	Bend, Oregon 97702-1035	Phone: (541) 382-8028	FAX: (541) 388-0364
EUROPE	Chemin de Magret	F-33700 Merignac - France	Phone: (33) 5 57 92 15 15	FAX: (33) 5 56 47 97 61

DYNAMIC CHARACTERISTICS

APL501J

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0V$ $V_{DS} = 25V$ $f = 1 \text{ MHz}$		6040	7300	pF
C_{oss}	Output Capacitance			1220	1710	
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			510	770	
$t_d(on)$	Turn-on Delay Time	$V_{GS} = 15V$ $V_{DD} = 0.5 V_{DSS}$ $I_D = I_D [Cont.] @ 25^\circ C$ $R_G = 0.6\Omega$		13	26	ns
t_r	Rise Time			20	40	
$t_d(off)$	Turn-off Delay Time			54	81	
t_f	Fall Time			11	20	

SAFE OPERATING AREA CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic	Test Conditions / Part Number	MIN	TYP	MAX	UNIT
SOA1	Safe Operating Area	$V_{DS} = 400 \text{ V}$, $I_{DS} = 0.813 \text{ A}$, $t = 20 \text{ sec.}$, $T_C = 60^\circ C$	325			Watts

- ① Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature. See Transient Thermal Impedance Curve. (Fig.1)
- ② Pulse Test: Pulse width < 380 μs , Duty Cycle < 2%
- ③ See MIL-STD-750 Method 3471

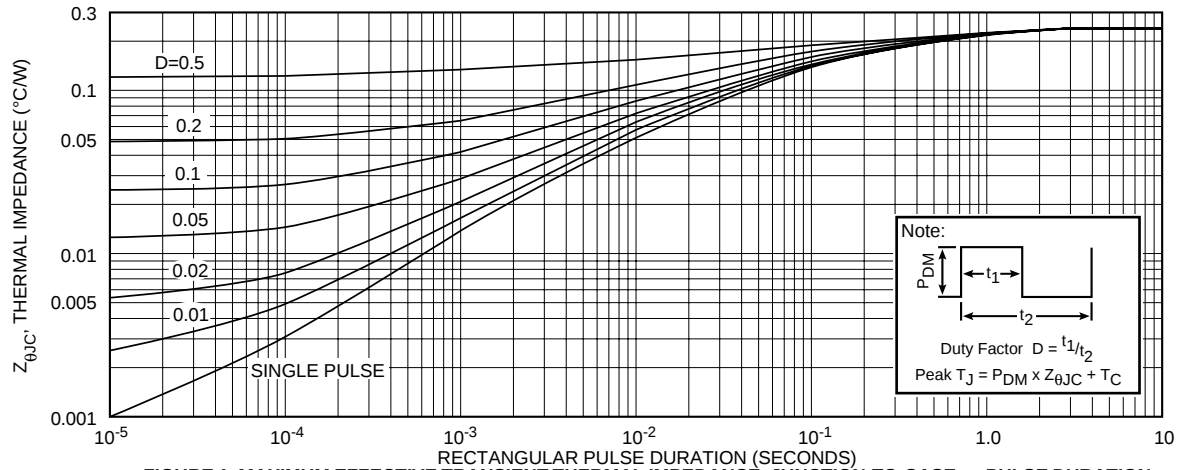


FIGURE 1, MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs PULSE DURATION

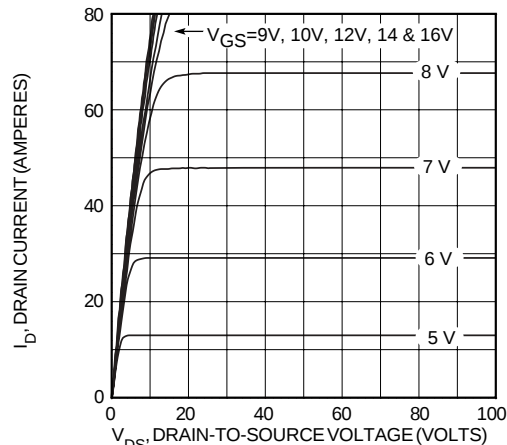


FIGURE2, TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS

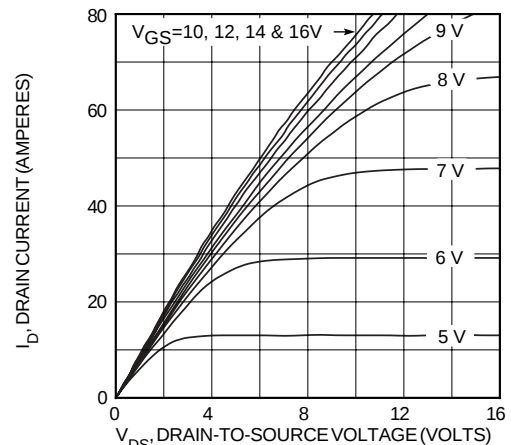


FIGURE3, TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS

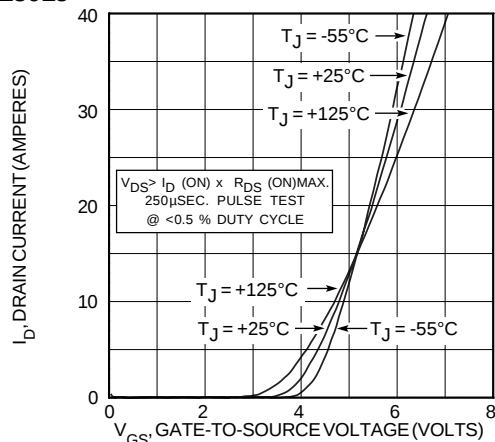


FIGURE 4, TYPICAL TRANSFER CHARACTERISTICS

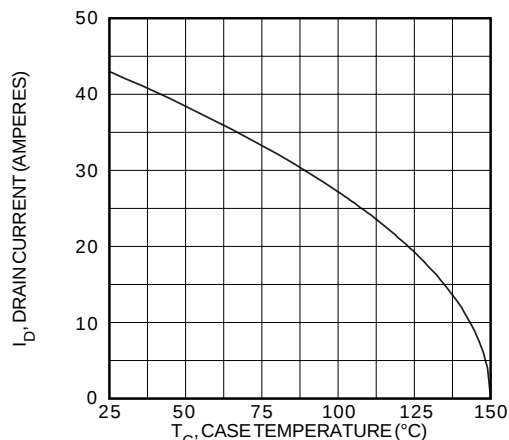


FIGURE 6, MAXIMUM DRAIN CURRENT vs CASE TEMPERATURE

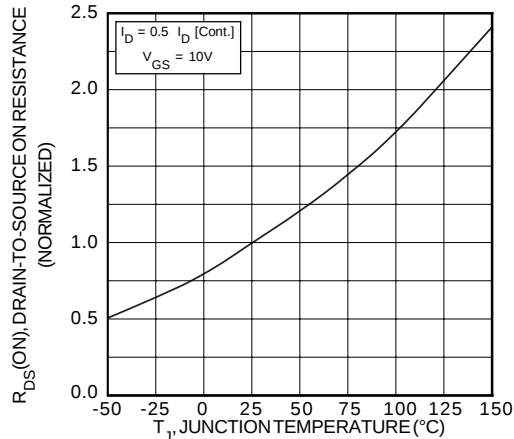


FIGURE 8, ON-RESISTANCE vs. TEMPERATURE

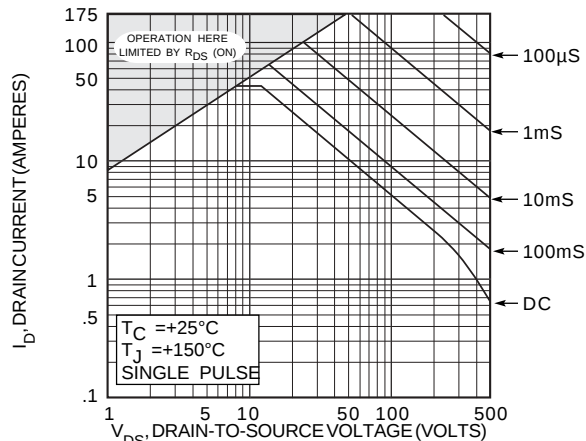


FIGURE 10, MAXIMUM SAFE OPERATING AREA

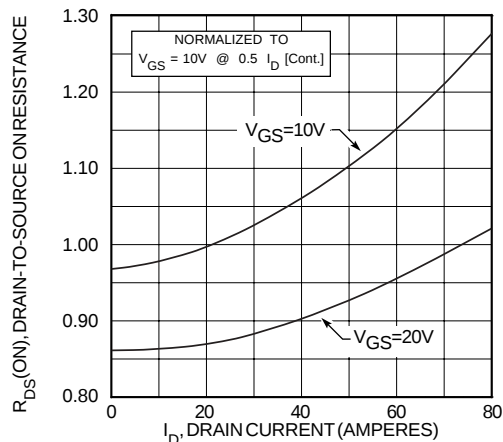
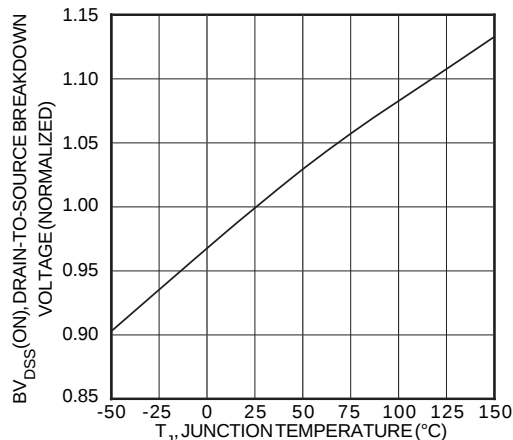
FIGURE 5, $R_{DS}(\text{ON})$ vs DRAIN CURRENT

FIGURE 7, BREAKDOWN VOLTAGE vs TEMPERATURE

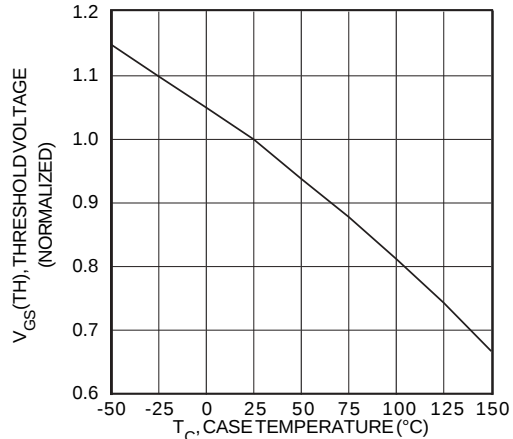


FIGURE 9, THRESHOLD VOLTAGE vs TEMPERATURE

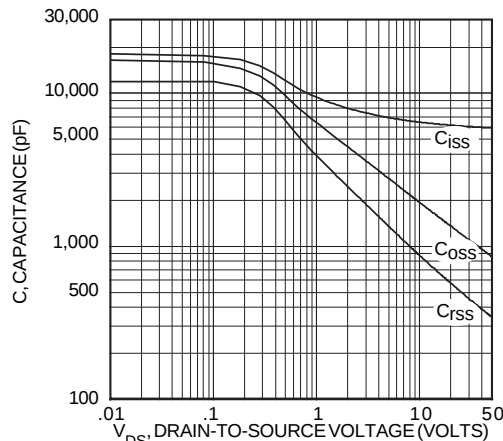
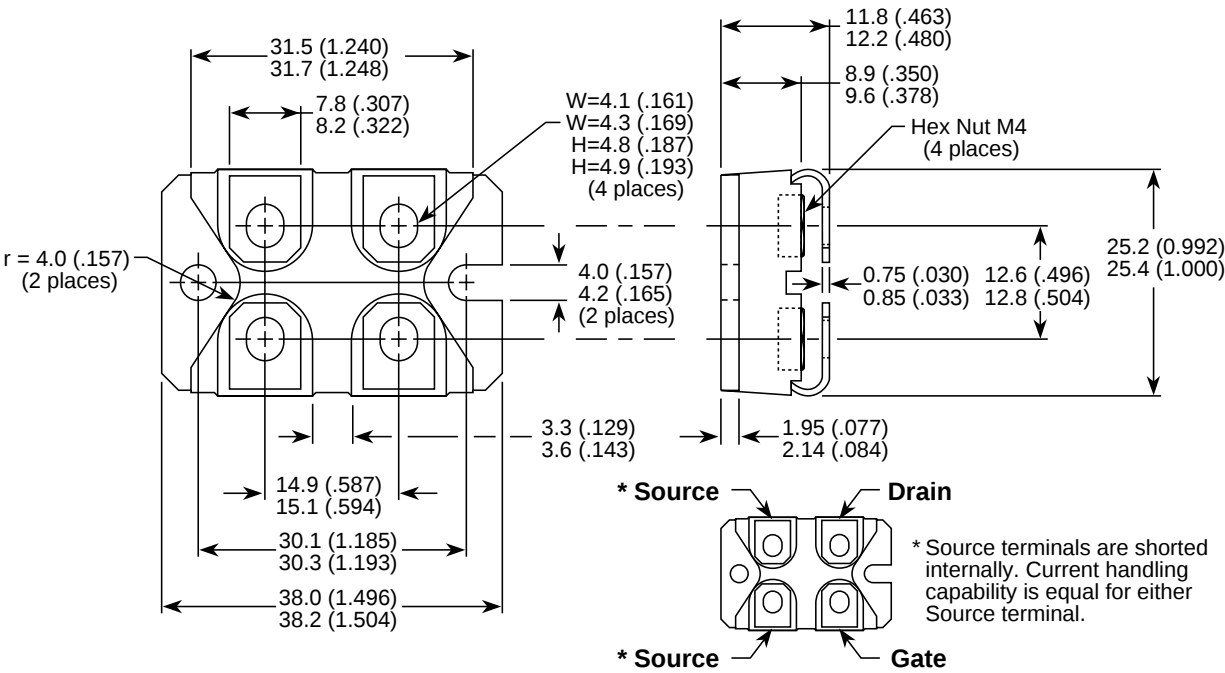


FIGURE 11, TYPICAL CAPACITANCE vs DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE

SOT-227 (ISOTOP®) Package Outline



Dimensions in Millimeters and (Inches)

ISOTOP® is a Registered Trademark of SGSThompson.

UL Recognized File No. E145592

APT's devices are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,895,810	5,045,903	5,089,434	5,182,234	5,019,522	5,262,336
5,256,583	4,748,103	5,283,202	5,231,474	5,434,095	5,528,058



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.